

<報道資料>

2019年5月28日

ウエスタンデジタル、窪小谷 良一 を北上工場(岩手県)の生産技術統括に任命

ウエスタンデジタルコーポレーション(以下、ウエスタンデジタル)は本日、サンディスク株式会社のバイスプレジデント 窪小谷 良一(くぼこや・りょういち)を 東芝メモリ株式会社(以下、東芝メモリ)との NAND フラッシュメモリ合弁事業(ジョイント・ベンチャー)において新設予定の北上工場(東芝メモリ岩手株式会社)のウエスタンデジタルの生産技術統括に、同日付けで任命したことを発表いたしました。



北上工場は、東芝メモリとの NAND フラッシュメモリ合弁事業において、四日市工場と並ぶ重要なフラッシュメモリの生産拠点となります。北上新棟は2019年秋に竣工を予定しており、2020年からの96層3次元フラッシュメモリの生産に向けた共同設備投資を実施し、同年後半にかけて生産体制を構築します。同時に、岩手県及び北上市を含めた周辺地域へ貢献することも目指します。

今後、北上工場の生産技術統括という重要な責務を担う、窪小谷良一は、2018年12月にウエスタンデジタルコーポレーションの100%子会社であるサンディスク株式会社のバイスプレジデントとして入社しました。ウエスタンデジタル入社以前は、株式会社デンソー岩手を設立し、初代社長として事業運営に取り組みました。

ウエスタンデジタル ジャパン プレジデントの小池淳義は、次のように述べています。「ウエスタンデジタルは、売上げの約半分をフラッシュメモリビジネスが占めており、世界中のお客様に販売するメモリ製品の基幹部品となるフラッシュメモリの生産は日本で行っています。今後の大きな成長が見込まれるフラッシュメモリビジネスへの期待は大きく、北上新棟の運営は非常に重要な役割を果たします。窪小谷が北上のオペレーション責任者としてその期待に応えてくれると確信しています」

福島県立安積高校を卒業後、名古屋工業大学で材料工学の学士号および修士号を取得。北上工場に勤務し、ウエスタンデジタル ジャパン プレジデントの小池淳義の直属となります。

■ウエスタンデジタルについて

ウエスタンデジタルは、データを作成、活用、体験、保存するためのストレージ技術やソリューションを提供する業界リーダーであり、お客様志向のイノベーションを取り入れた、高効率で柔軟性が高く、高速、高品質で魅力的なストレージソリューションを幅広く提供することによって、変化を続ける市場ニーズに対応しています。ウエスタンデジタルの製品は、HGST、サンディスクおよびWDのブランドでOEMや代理店、リセラー、クラウドインフラストラクチャ・プロバイダーに提供され、一般消費者向けにも販売されています。財務情報や投資家向け情報は、当社 Investor Relations サイト (investor.wdc.com) をご覧ください。

Western Digital、Western Digitalロゴ、G-Technology、SanDisk並びにWD は、米国およびその他の国における Western Digital Corporation、またはその関連会社の登録商標または商標です。その他の商標も特定の目的のためだけに使用されるものであり、各権利者によって商標登録されている可能性があります。

Forward-Looking Statements

This press release contains certain forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including statements concerning the NAND flash memory joint venture; the construction and production schedule for the K1 facility; and the flash memory business. There are a number of risks and uncertainties that may cause these forward-looking statements to be inaccurate including, among others: uncertainties with respect to the NAND flash memory joint venture; volatility in global economic conditions; business conditions and growth in the storage ecosystem; impact of competitive products and pricing; market acceptance and cost of commodity materials and specialized product components; actions by competitors; unexpected advances in competing technologies; the development and introduction of products based on new technologies and expansion into new data storage markets; risks associated with acquisitions, mergers and joint ventures; difficulties or delays in manufacturing; the outcome of legal proceedings; and other risks and uncertainties listed in the company's filings with the Securities and Exchange Commission (the "SEC"), including the company's Form 10-Q filed with the SEC on May 7, 2019, to which your attention is directed. You should not place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date hereof, and the company undertakes no obligation to update these forward-looking statements to reflect new information or events.